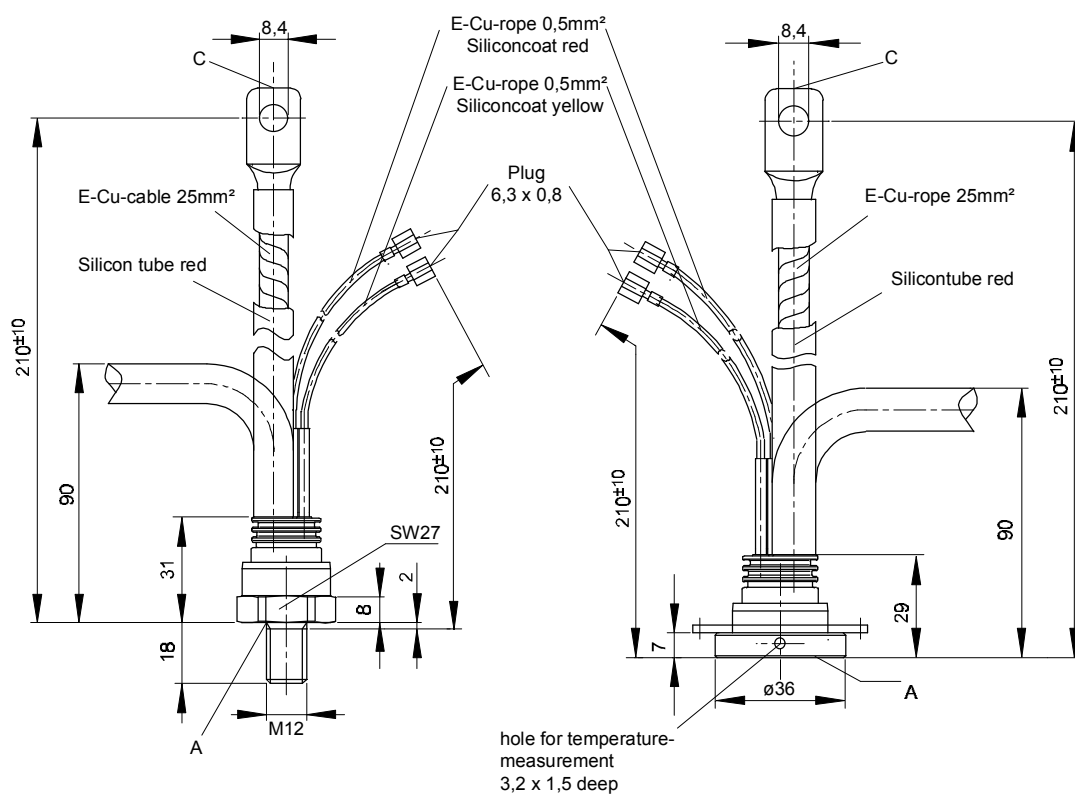


European Power-Semiconductor and Electronics Company

Marketing Information

T 160 N



T 160 N

Elektrische Eigenschaften

Höchstzulässige Werte

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung

Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung

Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung

Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

Stoßstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Kritische Stromsteilheit

Kritische Spannungssteilheit

Charakteristische Werte

Durchlaßspannung

Schleusenspannung

Ersatzwiderstand

Zündstrom

Zündspannung

Nicht zündender Steuerstrom

Nicht zündende Steuerspannung

Haltestrom

Einraststrom

Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom

Zündverzug

Freiwerdezeit

Thermische Eigenschaften

Innerer Wärmewiderstand

Höchstzul.Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften

Si-Elemente mit Druckkontakt

Anzugsdrehmoment

Anpreßkraft

Gewicht, Bauform E

Kriechstrecke

Feuchtekategorie

Schwingfestigkeit

Maßbild, anliegend

Electrical properties

Maximum rated values

repetitive peak forward off-state and reverse voltages

non-repetitive peak forward off-state voltage

non-repetitive peak reverse voltage

RMS on-state current

average on-state current

surge current

I² t-value

critical rate of rise of on-state current

critical rate of rise of off-state voltage

Characteristic values

on-state voltage

threshold voltage

slope resistance

gate trigger current

gate trigger voltage

gate non-trigger current

gate non-trigger voltage

holding current

latching current

forward off-state and reverse currents

gate controlled delay time

circuit commutated turn-off time

Thermal properties

thermal resistance, junction to case

max. junction temperature

operating temperature

storage temperature

Mechanical properties

Si-pellet with pressure contact

tightening torque

clamping force

weight, case design E

creepage distance

humidity classification

vibration resistance

outlines, attached

t_{vj} = -40°C...t_{vj max} V_{DRM}, V_{RRM} 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 V

t_{vj} = -40°C...t_{vj max} V_{DSM} = V_{DRM} 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 V

t_{vj} = +25°C...t_{vj max} V_{RSM} = V_{RRM} 700 900 1100 1300 1500 1700 1900 V

I_{TRMSM} 300 A

t_c = 85°C I_{TAVM} 160 A

t_c = 73°C 190 A

t_{vj} = 25°C, t_p = 10 ms I_{TSM} 3800 A

t_{vj} = t_{vj max}, t_p = 10 ms 3400 A

t_{vj} = 25°C, t_p = 10 ms I² t 72000 A²s

t_{vj} = t_{vj max}, t_p = 10 ms 58000 A²s

v_D ≤ 67%, v_{DRM}, f = 50 Hz (di_T/dt)_{cr} 150 A/μs

v_L=10 V, i_{GM} = 0,75 A, di_G/dt =0,75 A/μs

t_{vj} = t_{vj max}, v_D = 67% V_{DRM} (dv/dt)_{cr} 1000 V/μs

t_{vj} = t_{vj max}, i_T = 600 A v_T max. 1,96 V

t_{vj} = t_{vj max} V_{T(TO)} 1,08 V

t_{vj} = t_{vj max} r_T 1,53 mΩ

t_{vj} = 25 °C, v_D = 6 V I_{GT} max. 150 mA

t_{vj} = 25 °C, v_D = 6 V V_{GT} max. 1,4 V

t_{vj} = t_{vj max}, v_D = 6 V I_{GD} max. 5 mA

t_{vj} = t_{vj max}, v_D = 0,5 V_{DRM} V_{GD} max. 0,2 V

t_{vj} = 25 °C, v_D = 6 V, R_A = 5 Ω I_H max. 200 mA

t_{vj} = 25 °C,v_D = 6 V, R_{GK} ≥ 10 Ω I_L max. 620 mA

i_{GM} =0,75 A, di_G/dt =0,75 A/μs, t_g = 20 μs

t_{vj} = t_{vj max}, v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM} i_D, i_R max. 30 mA

t_{vj}=25°C, i_{GM} =0,75 A,di_G/dt =0,75 A/μs t_{gd} max. 4,5 μs

siehe Techn.Erl./see Techn. Inf. t_q typ. 200 μs

Θ =180° el, sin R_{thJC} max. 0,15 °C/W

DC max. 0,14 °C/W

t_{vj max} 125 °C

t_{c op} -40...+125 °C

t_{stg} -40...+150 °C

Gehäuseform/case design B M 20 Nm

Gehäuseform/case design E F 3,5 kN

G typ. 190 g

8 mm

DIN 40040 C

f = 50 Hz 50 m/s²

DIN 41 894-222A4/DIN 41892-204B3

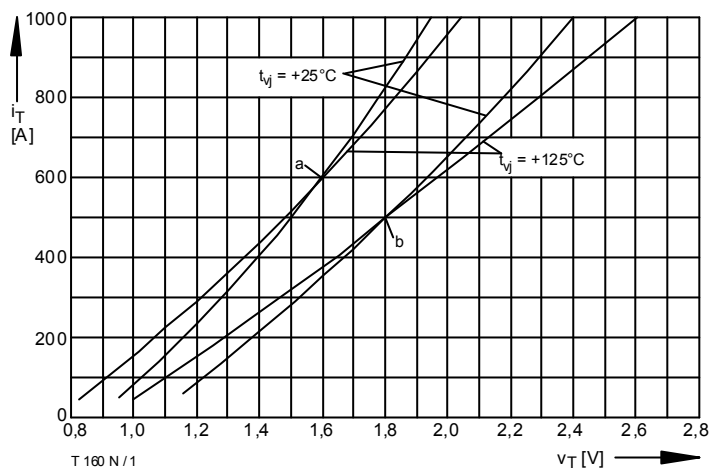


Bild / Fig. 1
Durchlaßkennlinien / On-state characteristics $i_T = f(v_T)$
a - Typische Kennlinien / typical characteristics
b - Grenzkennlinien / limiting characteristics

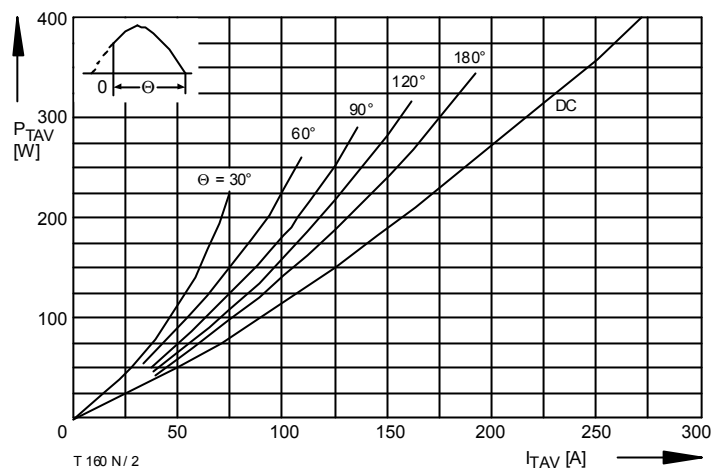


Bild / Fig. 2
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

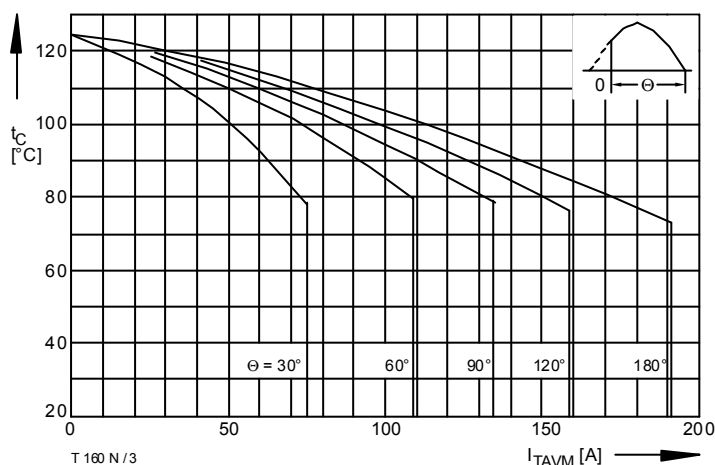


Bild / Fig. 3
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature
 $t_C = f(I_{TAVM})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

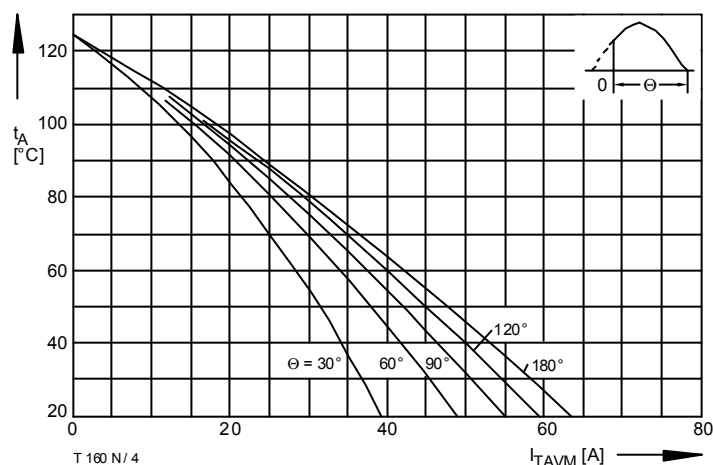


Bild / Fig. 4
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftsebstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

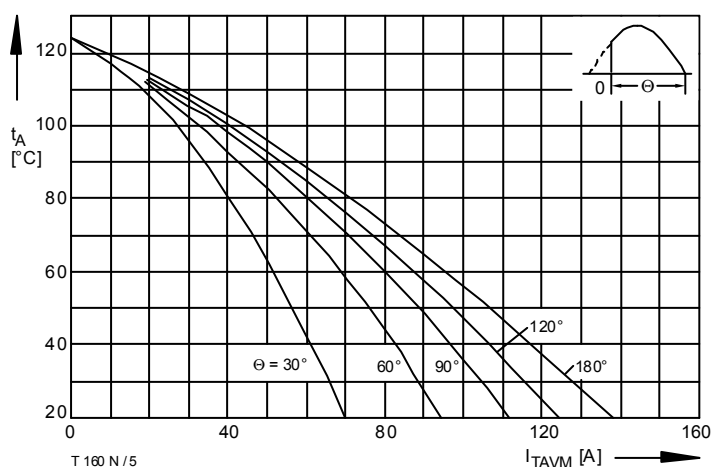


Bild / Fig. 5
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A, $V_L = 30 \text{ l/s}$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

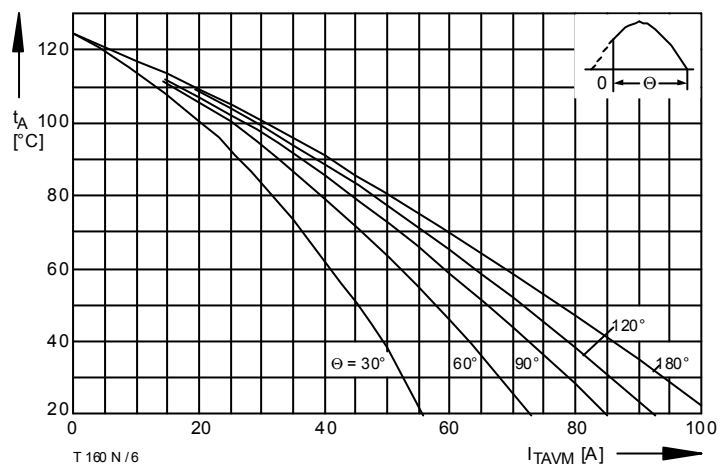


Bild / Fig. 6
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

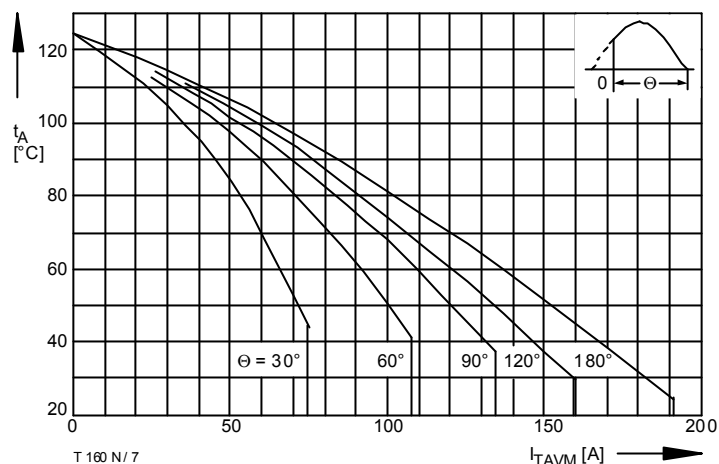


Bild / Fig. 7
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A, $V_L = 50$ l/s
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

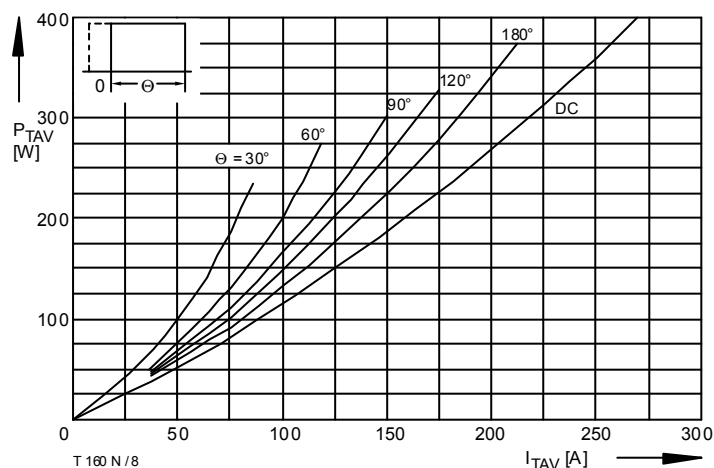


Bild / Fig. 8
Durchlaßverlustleistung / On-state power loss $P_{TAV} = f(I_{TAV})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

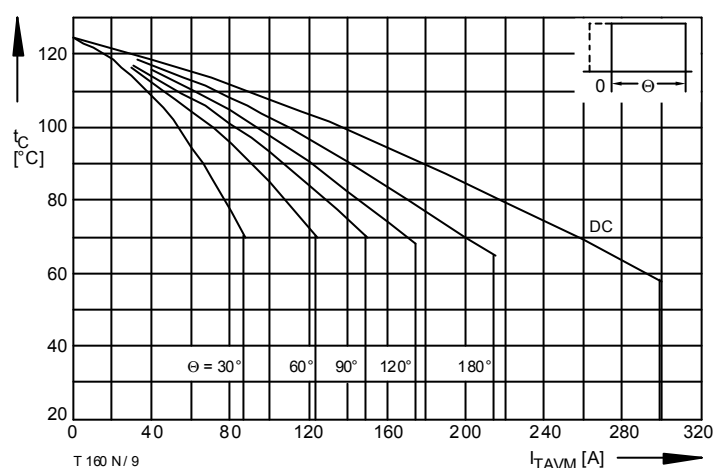


Bild / Fig. 9
Höchstzulässige Gehäusetemperatur / Max. allowable case temperature $t_C = f(I_{TAVM})$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

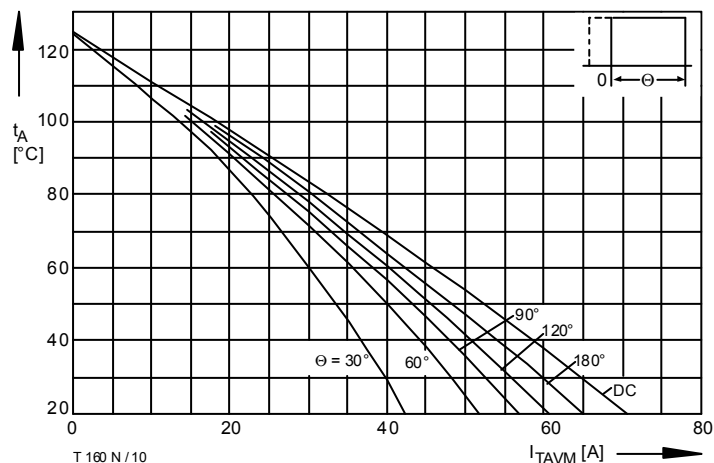


Bild / Fig. 10
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

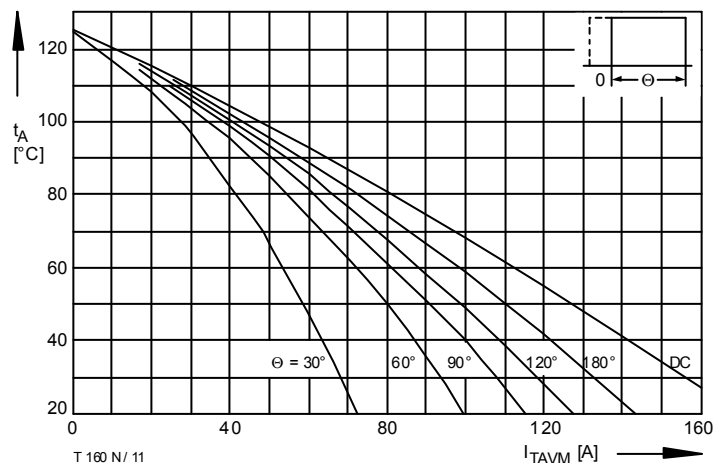


Bild / Fig. 11
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / forced air cooling
Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A, $V_L = 30$ l/s
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

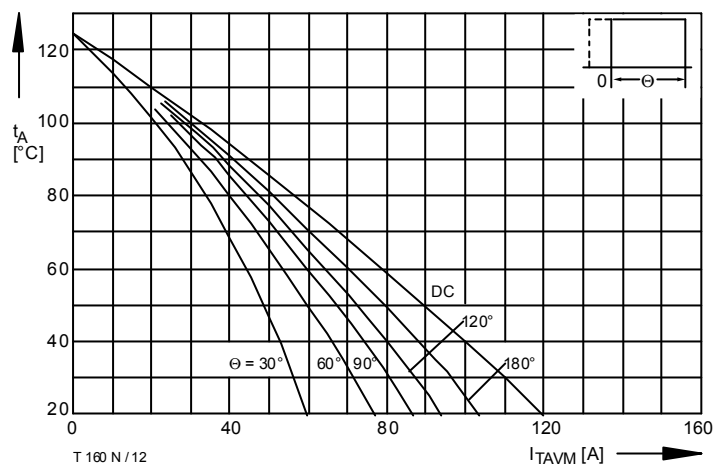


Bild / Fig. 12
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling
Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

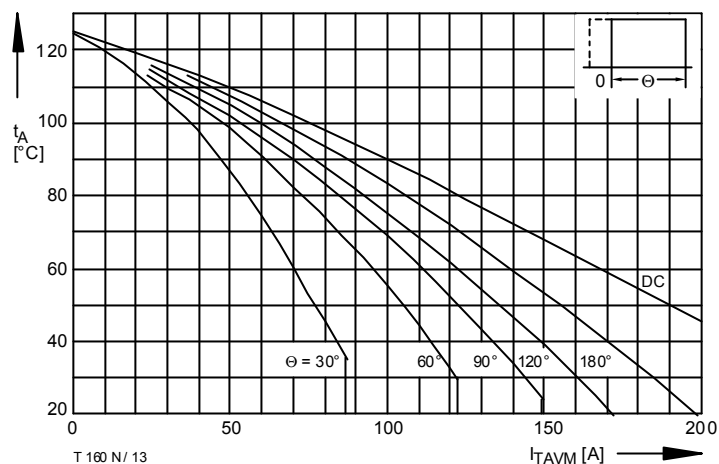


Bild / Fig. 13
Höchstzulässige Kühlmitteltemperatur / Max. allowable cooling medium temperature $t_A = f(I_{TAVM})$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $V_L = 50 \text{ l/s}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A, $V_L = 50 \text{ l/s}$
Parameter: Stromflußwinkel / Current conduction angle θ

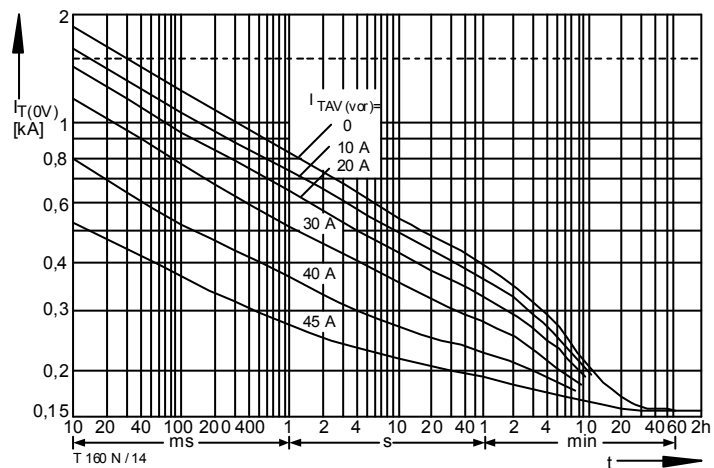


Bild / Fig. 14
Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.11-M12-A
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

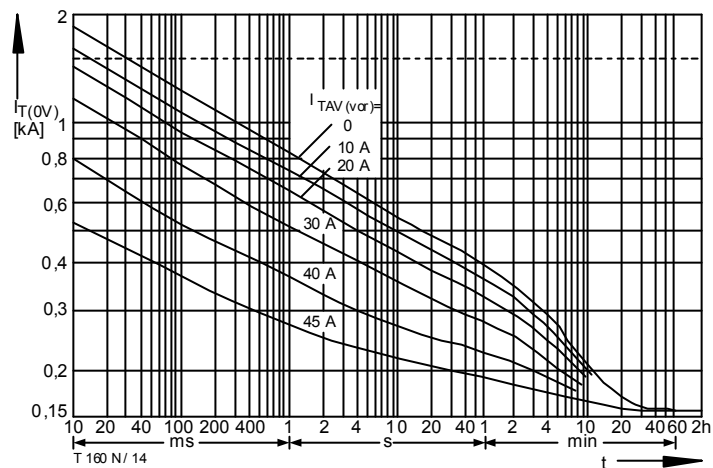


Bild / Fig. 15
Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.11-M12-A, $V_L = 30 \text{ l/s}$
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

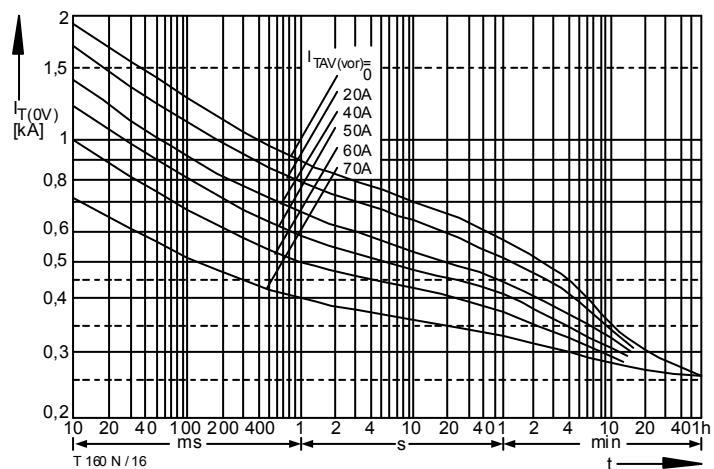


Bild / Fig. 16
Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

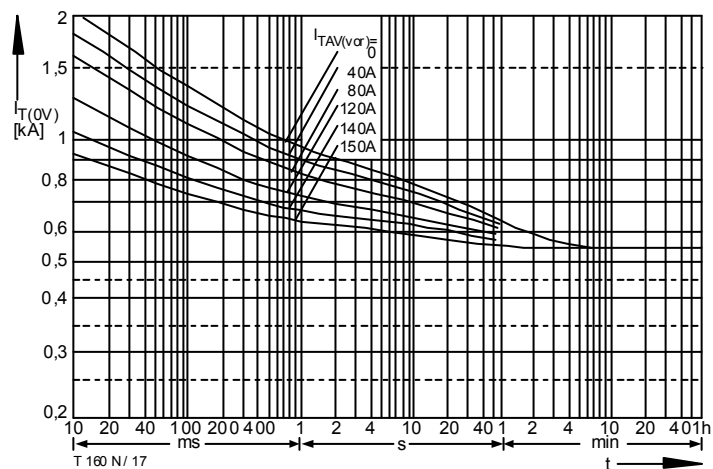


Bild / Fig. 17
Überstrom / Overload on-state current $I_{T(OV)} = f(t)$
Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$
Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A, $V_L = 50 \text{ l/s}$
Parameter: Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

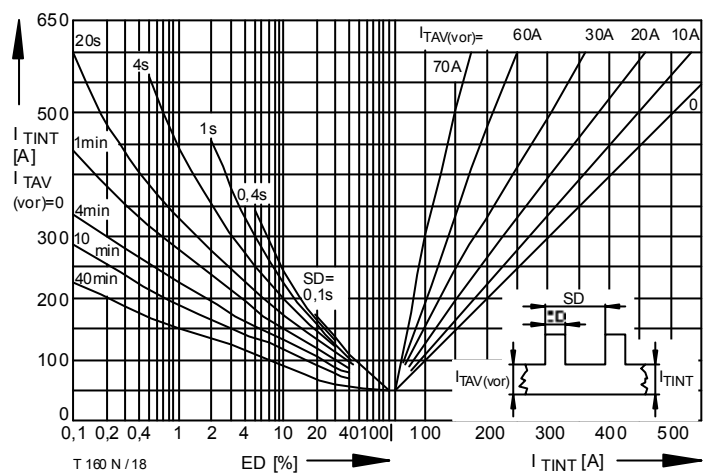


Bild / Fig. 18

Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$

Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A

Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

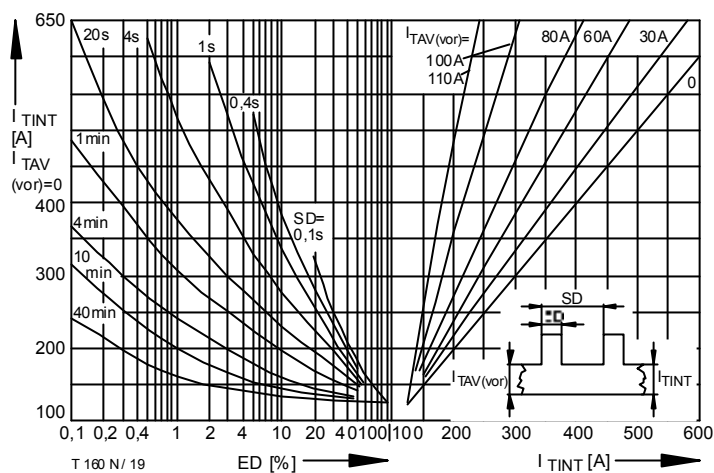


Bild / Fig. 19

Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$

Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 30 \text{ l/s}$

Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A

Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

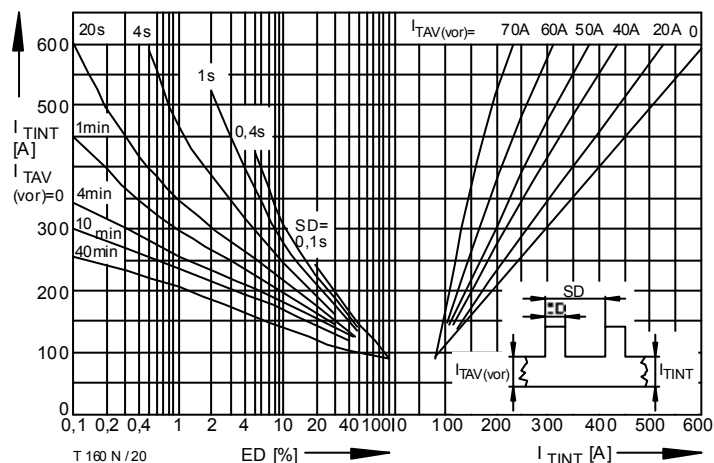


Bild / Fig. 20

Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$

Kühlkörper / Heatsink: K0.55-FB54-A

Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

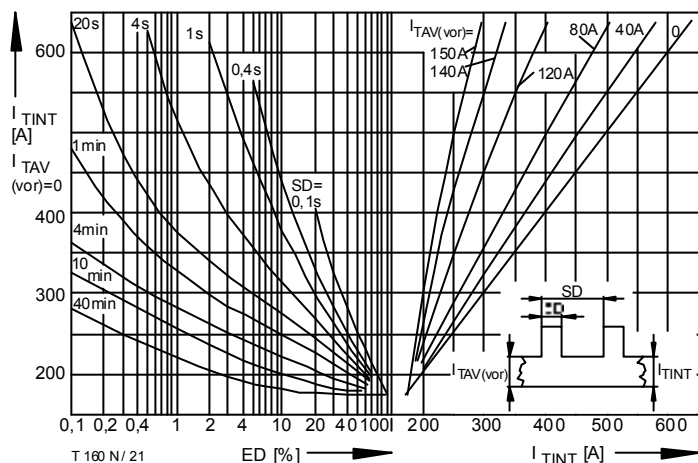


Bild / Fig. 21

Höchstzulässiger Durchlaßstrom bei Aussetzbetrieb / Max. allowable on-state current at intermittent operation $I_{TINT} = f(ED)$

Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 50 \text{ l/s}$

Kühlkörper / Heatsink: K0.55-M12-A

Parameter: Spieldauer / Cycle duration SD
Vorlaststrom / Pre-load current $I_{TAV(vor)}$

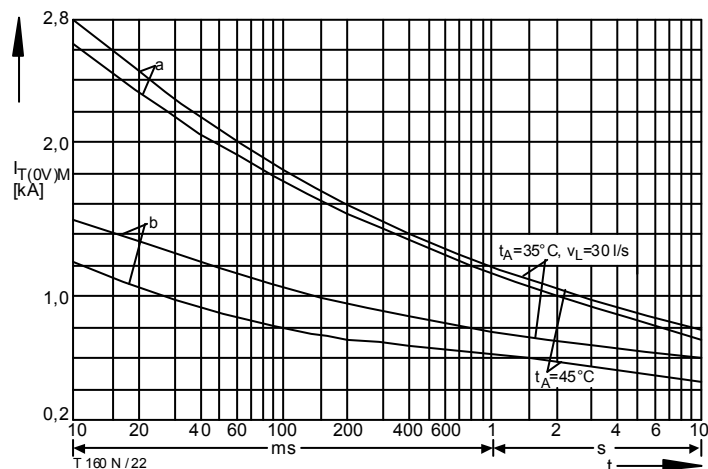


Bild / Fig. 22

Grenzstrom / Max. overload on-state current $I_{T(OV)M} = f(t)$, $v_{RM} = 0.8 V_{RRM}$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$

Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 50 \text{ l/s}$

Kühlkörper / Heatsink: K1.1-M12-A

Belastung aus / Surge current occurs:

a - Leerlauf / No-load conditions

b - Betrieb mit Dauerrenzstrom / During operation at max. average on-state current I_{TAVM}

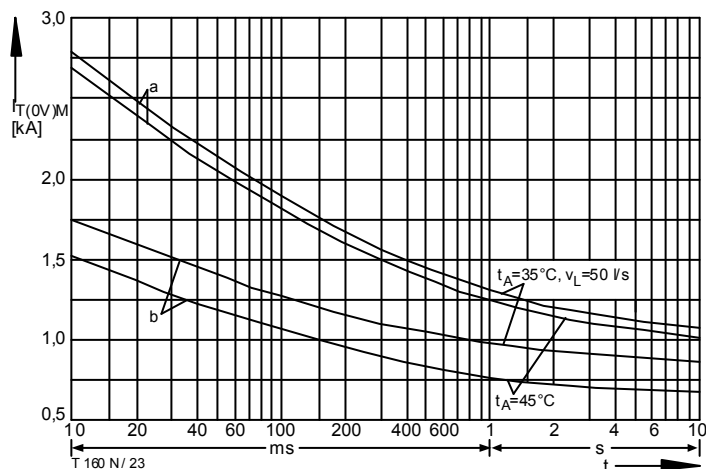


Bild / Fig. 23

Grenzstrom / Max. overload on-state current $I_{T(OV)M} = f(t)$, $v_{RM} = 0.8 V_{RRM}$

Luftselbstkühlung / Natural air-cooling, $t_A = 45^\circ\text{C}$

Verstärkte Luftkühlung / Forced air-cooling, $t_A = 35^\circ\text{C}$, $V_L = 50 \text{ l/s}$

Kühlkörper / Heatsink: K0.55-FB54-A

Belastung aus / Surge current occurs:

a - Leerlauf / No-load conditions

b - Betrieb mit Dauerrenzstrom / During operation at max. average on-state current I_{TAVM}

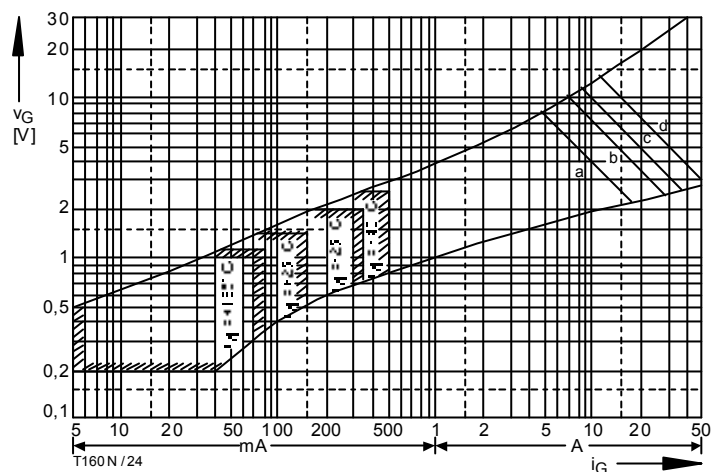


Bild / Fig. 24

Steuercharakteristik mit Zündbereichen / Gate characteristic with triggering areas $v_G = f(i_G)$, $V_D = 6 \text{ V}$

Parameter:

Steuerimpulsdauer / trigger puls duration t_g [ms]	a	b	c	d
	10	1	0,5	0,1

Höchstzulässige Spitzensteuerverlustleistung / Max. rated peak gate power dissipation [W]	a	b	c	d
	40	80	100	150

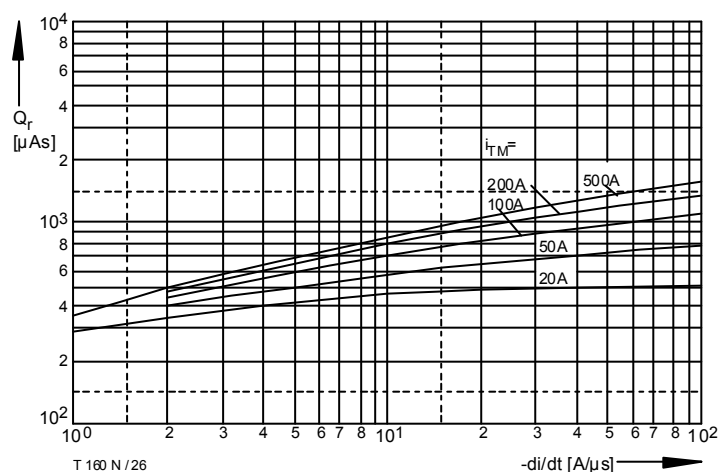


Bild / Fig. 26

Sperrverzögerungsladung / Recovered charge $Q_r = f(di/dt)$

$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}$, $v_R = 0,5 V_{RRM}$, $v_{RM} = 0,8 V_{RRM}$

Parameter: Durchlaßstrom / On-state current i_{TM}

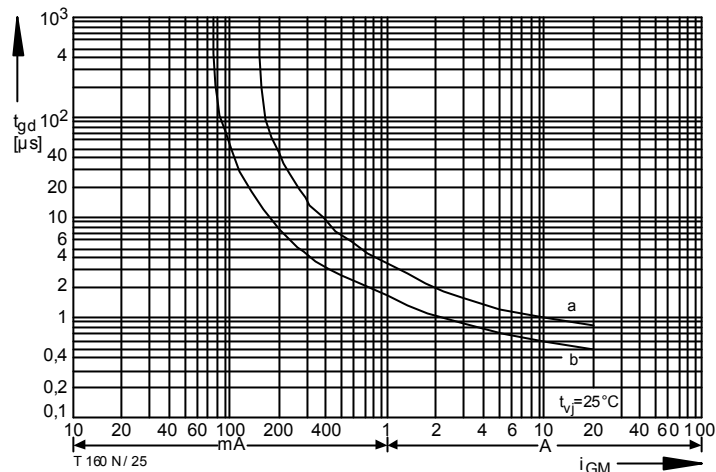


Bild / Fig. 25

Zündverzögerung / Gate controlled delay time $t_{gd} = f(i_{GM})$

$t_{vj} = 25^\circ \text{C}$, $di_G/dt = i_{GM}/1\mu\text{s}$

a - Maximaler Verlauf / Limiting characteristic

b - Typischer Verlauf / Typical characteristic

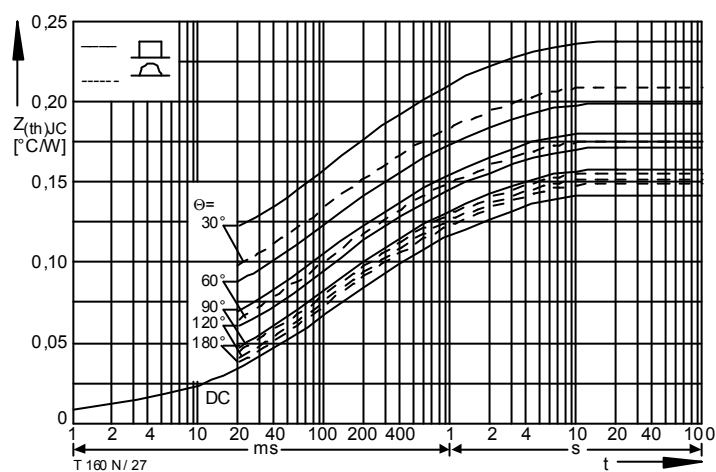


Bild / Fig. 27

Transienter innerer Wärmewiderstand / Transient thermal impedance $Z_{thJC} = f(t)$

Parameter: Stromflußwinkel / current conduction angle θ

Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
$R_{thn} [^\circ \text{C/W}]$	0,00832	0,0243	0,0373	0,037	0,0353		
$\tau_n [\text{s}]$	0,00089	0,0171	0,0905	0,413	2,16		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{\max}} R_{thn} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau_n}}\right)$$

Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes für die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der bereitgestellten Produktdaten für diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, für die wir eine liefervertragliche Gewährleistung übernehmen. Eine solche Gewährleistung richtet sich ausschließlich nach Maßgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden für das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls übernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen benötigen, die über den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Für Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen könnte unser Produkt gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Rückfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem für Sie zuständigen Vertriebsbüro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefährdenden oder lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir für diese Fälle

- die gemeinsame Durchführung eines Risiko- und Qualitätsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitätssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einführung von Maßnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher Maßnahmen abhängig machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Änderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or life endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Infineon:](#)

[T160N18EOF](#) [T160N14EOF](#) [T160N16BOF](#) [T160N10BOF](#) [T160N14BOF](#) [T160N12EOF](#) [T160N16EOF](#)
[T160N18BOF](#) [T160N12BOF](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9